

# 設計サービス 基準書

# 様式会社ピーパンドットコム

記載内容は予告無く変更することがあります 予めご了承ください



#### 1.適用範囲

本基準書は、株式会社ピーバンドットコムによって運営される「P 板.com プリント基板設計サービス」にて設計されるプリント配線板に適用する。

#### 2.本ドキュメントの取り扱いについて

本ドキュメントは、株式会社ピーバンドットコム・技術サポートチームによって保守・改訂されることとする。

#### 3.設計基準

<設計仕様概要> P板.com設計サービスは,以下の標準的な設計基準に基づき、行います。

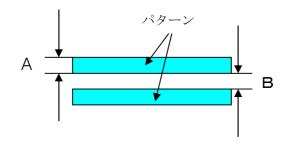
**層数**: 片面·2層(両面)·4層·6層·8層

パターン幅(導体幅) : 0.15mm パターン間隔(導体間隔) : 0.15mm スルーホール穴径 : Φ0.4mm スルホールランド径 : Φ0.8mm

#### くご注意>

- 1. 1回路/1基板で1案件のお受付となります。※複数基板を面付けして、1基板とはなりません。 なお、本体回路に付随する副回路は50ピンまで1案件として受付可とする。
- 2. 0.15mmを越えるパターン幅が必要な信号は全て回路図、もしくは設計資料に指示をお願い致します。 また、お客様よりご指示の無い配線につきましては、本設計基準に従い配線を行います。
- 3. 基板設計で使用する部品 (フットプリント) は、本設計基準の仕様に従い作成されております。 お客様からのご要望による、部品 (フットプリント) の形状修正は対応できません。
- 4. 配置・配線が困難と判断された場合に限り、基板外形サイズを拡大する事で対応させて頂きます。

#### 3.1 最小パターン幅とパターン間隔



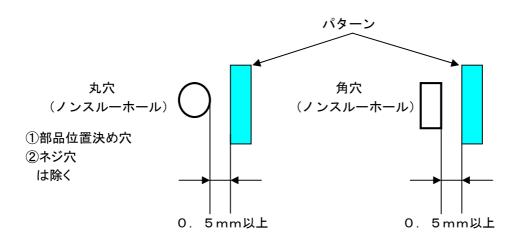
	片面・2層(両面)・4層・6層・8層基板
A(パターン幅)	最小0. 15mm
B(パターン間隔)	最小0. 15mm

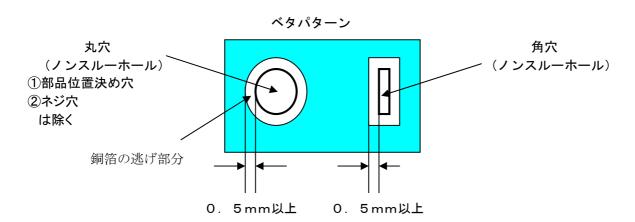
- \* 4層基板の、内層(L2、L3)への信号線は原則として使用しない。
- \* 4層基板の、内層は(L2-GND 層/L3-電源層)で行います。



#### 3.2 パターン(銅箔)の逃げ

#### 3.2.1 パターン 対 丸穴・角穴

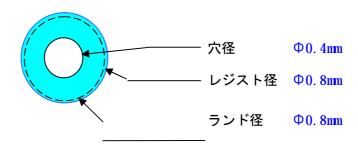




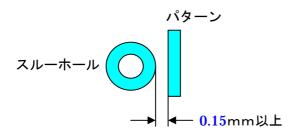


#### 3.3 スルーホール(ビア)基準

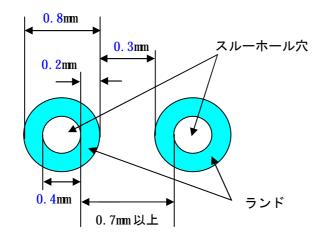
#### 3.3.1 スルーホール仕様



#### 3.3.2 スルーホール 対 パターン間隔



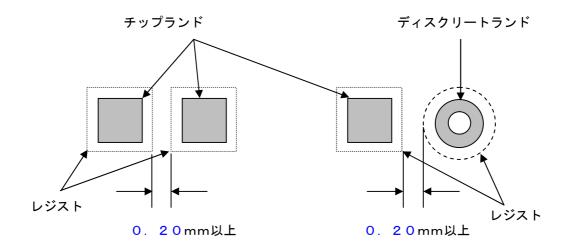
## 3.3.3 スルーホール 対 スルーホール



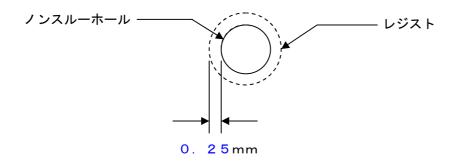


#### 3.4 レジスト

#### 3.4.1 レジストどうしの間隔



#### 3.4.2 ノンスルーホールからのレジスト逃げ幅



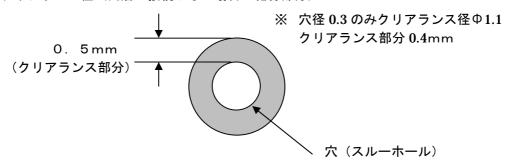


#### 3.5 内層設計基準

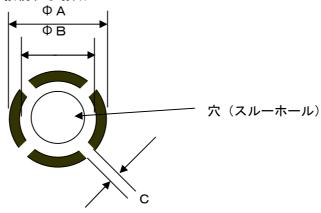
\* 多層板の内層は、電源・GNDのベタのみとして、信号線は原則として配線しない。 設計上必要とされる場合は別途お問い合わせください。

#### 3.5.1 クリアランスおよびサーマル径

クリアランス径 (内層で接続しない場合の絶縁部分)







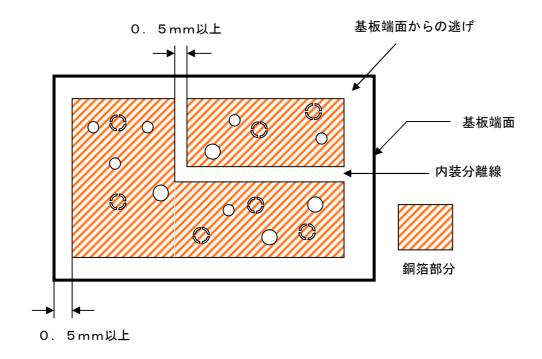
単位:mm

スルーホール径	φА	φВ	С
0.5	1.6	1.0	0.3
0.6	2.0	1.4	0.5
0.7	2.0	1.4	0.5
0.8	2.0	1.4	0.5
0.9	2.0	1.4	0.5
1.0	2.2	1.6	0.5
1.1	2.2	1.6	0.5
1.2	2.8	2.0	0.5
1.3	3.3	2.5	0.5
1.4	3.3	2.5	0.5
1.5	3.3	2.5	0.5
1.6	3.3	2.5	0.5
1.7	3.3	2.5	0.5

スルーホール径	φА	φB	С
1.8	3.8	3.0	0.5
1.9	3.8	3.0	0.5
2.0	3.8	3.0	0.5
2.1	4.3	3.5	0.7
2.2	4.3	3.5	0.7
2.3	4.3	3.5	0.7
2.4	4.3	3.5	0.7
2.5	4.3	3.5	0.7
2.6	4.8	4.0	0.7
2.7	4.8	4.0	0.7
2.8	4.8	4.0	0.7
2.9	4.8	4.0	0.7

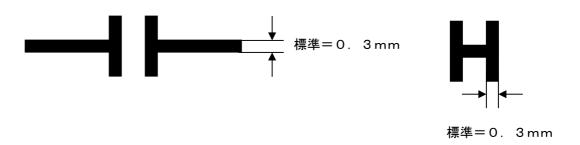


#### 3.5.2 基板端面からの逃げと、内層分離線の設計基準



#### 3.6 シルク印刷文字

#### 3.6.1 シルク印刷文字の幅



#### 3.6.2 シルク印刷文字の文字高さ



\*文字のフォントは、インフロー標準設計 C A D の基本設定を使用。

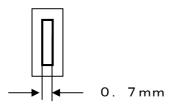
入力可能な文字列は半角英数字と一部の記号(\*、-、+、/)のみとなります。漢字 入力、ロゴ入力、上記以外の記号などは不可となりますので、予めご容赦ください。



# 4. その他基板製造と関わる設計基準

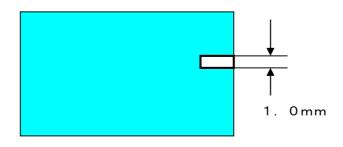
#### 4.1 長穴と角穴の寸法

0.7mm以上とする。



#### 4.2 基板の切り欠け寸法

1. 0mm以上とする。



#### 4.3 2層基板以上の、部品とピアのスルーホール

常に表裏ランドを生成する。 ※片面のみのランド生成は禁止とする



# 5. 納品データ

P板.com 設計サービスにて納品するデータは下記の通りです。

設計 CAD: CADLUS X

XII CID LOS II					
名称	ファイル名称	ファイル形式			
ガーバーデータ	***.GBR	RS-274X(拡張ガーバー)			
(メタルマスク用データも含む)					
ドリルデータ	受付番号.DRL	テキスト(エキセロン形式)			
ドリルリスト	受付番号.txt	テキスト			
ガーバーフォーマットリスト	FILM_1L***.xls	エクセル			
CAD データ: CADLUS	受付番号_X.COMP	CADLUS X			
外形図・穴図データ	受付番号.pdf	PDF			

#### 設計 CAD: CR-5000BD

名称	ファイル名称	ファイル形式
ガーバーデータ	***.GBR	RS-274X(拡張ガーバー)
(メタルマスク用データも含む)		
ドリルデータ	受付番号.DRL	テキスト(エキセロン形式)
ドリルリスト	受付番号.txt	テキスト
ガーバーフォーマットリスト	FILM_1L***.xls	エクセル
CAD データ: CR-5000BD	***.pcb/***.rul	CR-5000 Rev.10
外形図・穴図データ	受付番号.pdf	PDF

#### 設計 CAD: CADVANCE

名称	ファイル名称	ファイル形式
ガーバーデータ	***.GBR	RS-274X(拡張ガーバー)
(メタルマスク用データも含む)		
ドリルデータ	受付番号.DRL	テキスト(エキセロン形式)
ドリルリスト	受付番号.txt	テキスト
ガーバーフォーマットリスト	FILM_1L***.xls	エクセル
CAD データ: CADVANCE	***.pcpa	CADVANCE
外形図・穴図データ	受付番号.pdf	PDF

上記データを1つのフォルダに入れ、lzh 形式で圧縮し、アップロード納品となります。

以上(End	of the	Document)
>> I (Liiu	or the	Document)



## 変更履歴

形式(A:追加、C: 変更、D:削除)

変更日	項目	形式	変更理由·内容	担当
2004/9/1	全項目	新規	新規作成	田坂
2005/02/07	一部	追加	P板.comサービス対象外となる設計条件	田坂
2006/02/20	一部	変更	フッターの年変更	田坂
2006/03/06	一部	変更	3.9.1 サーマル径寸法 3.10.1 シルク文字幅 3.10.6 シルク形状一覧 3.11.1 2ピンチップ 3.11.2 チップタンタル 3.11.6 ホール・ランド径 3.11.7 ピッチサイズ基準	田坂
2006/03/20	一部	変更	5 納品する設計データの仕様	道又
2006/07/27	一部	変更	3.4.2 スルーホール対パターン間隔 3.6.2 チップランド対基板端面の間隔	道又
2006/08/11	一部	変更	5 納品データ	道又
2006/08/29	一部	追加	3. 個別対応設計について	後藤
2007/03/14	一部	変更	スルーホール径に対する表層ランド径、内層 クリアランス径	鈴木
2007/11/14	全項目	変更	全般を標準単価基準に設定	後藤
2009/1/16	一部	変更	3.4.1 レジストどうしの間隔 4.2 基板の切り欠け寸法	後藤
2009/10/9	一部	追加	本体回路に付随する面付回路の受付範囲	後藤
2009/10/26	一部	追加	5. 納品データ	後藤
2010/03/30	一部	変更	3.5 内層設定基準 外形と内層パターン間クリアランス	崔